
**「Smart Sensing 2019」に出展
センサーソリューションや各種IoTソリューションを展示**

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長:山脇 雅彦)は、6月5~7日に東京ビッグサイトで開催される展示会「Smart Sensing 2019」に出展します。

モーターの劣化診断や MT センサ診断などのセンサーソリューションのほかに、電子操業日誌「PlantLogMeister」や IoT セキュリティソリューション「CYTHEMIS」の出展を予定しています。

同展示会では、IoT 社会の実現に向けたセンシング技術やプラットフォーム創出に関連する技術や製品、システム、サービス、ソリューションが一堂に会します。同時開催の電子機器トータルソリューション展も含め、出展社は 500 社以上、来場者 50,000 名が見込まれています。

会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースにもお寄りいただけますようお願いいたします。

1. 展示会名	Smart Sensing 2019 (HP) https://www.smartsensingexpo.com/
2. 場 所	東京ビッグサイト 西棟展示棟
3. 開催日時	2019年 6月5日(水)~6月7日(金) 10:00~17:00 最終日7日のみ16:00まで
4. 入場費用	事前オンライン登録により無料で入場いただけます。 http://f-vr.jp/jpca_jizen/
5. 弊社ブース	西4ホール 4-150
6. 弊社展示製品	<出展システム・機器> ○ MTセンサ診断(劣化判定センサを用いた余寿命診断技術) ○ 回転機劣化診断システム ○ 電子操業日誌(Plant Log Meister) ○ 制御システム・インダストリアル IoT セキュリティソリューション(CYTHEMIS)

*「Plant Log Meister」は東芝三菱電機産業システム株式会社の日本における商標です。

報道関係からのお問合せ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 経営企画本部 ブランド企画グループ <http://www.tmeic.co.jp/>

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4319 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。